

การสร้างโฟโตดีเทคเตอร์แกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์โครงสร้างโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ

Fabrication of Metal-Semiconductor-Metal GaAsP Photodetectors

อภิชาติ สังข์ทอง นิศาพร เกียรติไพศาลโสภณ และ จิตติ หนูแก้ว
ห้องปฏิบัติการวิจัยควอนตัมและสารกึ่งตัวนำทางแสง ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ABSTRACT - We present the fabrication and characterization of metal-semiconductor-metal (MSM) GaAsP photodetector grown by Molecular Beam Epitaxy (MBE). Metal-Semiconductor-Metal structure is fabricated using lithography technique. A thermal evaporator is used for growing gold electrodes. The electrode width and gap spacing of this device are in the same value of 100 μm , and the active area is 2100 x 1300 μm^2 . The calculated capacitance by conformal mapping technique is approximately 1 pF. At a bias voltage of 8 V, a dark current is in order of nanoampere. This experimental data can be purposed for a potential optical communication devices.

KEYWORDS - MSM Photodetector, GaAsP Semiconductor, and Lithography

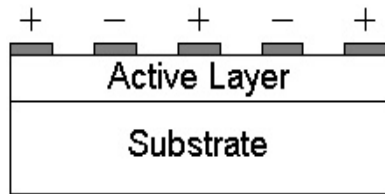
บทคัดย่อ - งานวิจัยนี้เป็นการสร้างโฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้างโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะของสารกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอสไฟด์ที่ได้จากการปลูกผลึกด้วยวิธีจัดเรียงผลึกด้วยลำโมเลกุล (Molecular Beam Epitaxy ; MBE) โครงสร้างโลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะสร้างโดยวิธีการลิโทกราฟีและสร้างขั้วโลหะทองโดยวิธีการระเหยสารด้วยความร้อนในระบบสุญญากาศ ขนาดความกว้างของขั้วโลหะและช่องว่างระหว่างขั้วเท่ากับ 100 ไมครอน และมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 2100 x 1300 ตารางไมครอน ใช้เทคนิคคอนฟอมอลแมปปิงคำนวณค่าความจุได้เท่ากับ 1 พิโกฟารัด จากการวัดกระแสที่แรงดันไบแอส 8 โวลต์ ได้ค่ากระแสมืดอยู่ในระดับนาโนแอมแปร์ จากผลการทดลองที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ด้านการสื่อสารทางแสงได้

1. บทนำ

สารกึ่งตัวนำโครงสร้าง MSM เริ่มมีประจักษ์ขึ้นในปี 1979 โดยอาศัยแนวคิดของโครงสร้างที่มีกำแพงศักย์แบบชอตต์กีสองข้าง (two Schottky barrier) [1] เป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อการประดิษฐ์และสามารถลดค่าเวลาเคลื่อนย้ายพาหะ (carrier transit time) และ ค่าคงที่ RC (RC constant) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดความสามารถของสารกึ่งตัวนำ [2] ปัจจุบันได้รับความสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโฟโตดีเทคเตอร์ในงานสื่อสารทางแสง โดยสารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้จะเป็นจำพวกสารประกอบกึ่งตัวนำ ได้แก่ แกลเลียมอาร์เซไนด์ซึ่งอยู่ในกลุ่ม III-V สารประกอบกึ่งตัวนำแกลเลียมอาร์เซไนด์มีค่าความคล่องตัว (mobility) สูงสามารถใช้ในการงานการสื่อสารความเร็วสูงได้ดี ในปัจจุบันมีการปลูกผลึกที่มีส่วนประกอบของสารกึ่งตัวนำตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอย่างแพร่หลาย เช่น AlGaAs, InGaAs, GaAsP เป็นต้น จุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแสงให้เหมาะสมกับการสื่อสารในปัจจุบัน

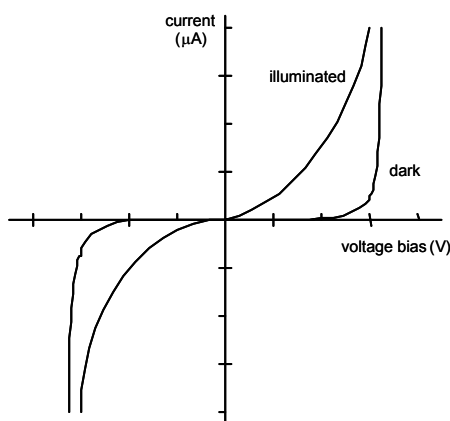
2. ทฤษฎีและหลักการ

ลักษณะทั่วไปของโฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้าง MSM แสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วยแผ่นฐานรองที่เป็นสารกึ่งฉนวน (semi-insulating substrate) บนแผ่นรองเป็นชั้นของสารกึ่งตัวนำที่ทำหน้าที่เป็นชั้นแอคทีฟ (active layer) ซึ่งได้จากการปลูกด้วยวิธีต่างๆ เช่น MBE, OMCVD หรือการระเหยสารด้วยความร้อน (thermal evaporator) เป็นต้น ด้านบนสุดเป็นขั้วโลหะที่มีโครงสร้างแบบอินเตอร์ดิจิเทจ (interdigitated electrode) รอยต่อระหว่างขั้วโลหะกับชั้นแอคทีฟเกิดกำแพงศักย์แบบชอตต์กี (schottky barrier) ในลักษณะประกบด้านหลัง (back-to-back) พื้นที่รับแสงจะอยู่ระหว่างช่องว่างของขั้วโลหะ การสร้างขั้วโลหะจะใช้วิธีการ optical lithography ซึ่งสามารถทำขั้วให้มีขนาดเล็กระดับไมครอนได้



รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างโฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้าง โลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ

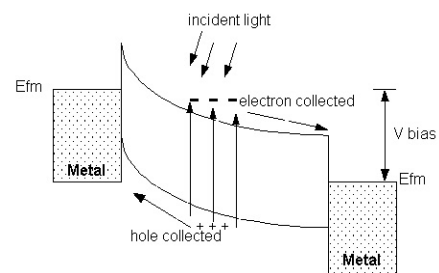
เนื่องจากโฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้าง MSM นี้ กำแพงศักย์แบบขดตักก็ ประกอบกันแบบ back-to-back เมื่อทำการไบแอส ไม่ว่าจะเป็นกรณี ไบแอสตรง (forward bias) หรือไบแอสกลับ (reverse bias) จะมีผลทำให้ กำแพงศักย์ด้านหนึ่งมีทิศไปข้างหน้า (forward direction) และอีกด้านหนึ่ง มีทิศย้อนกลับ (reverse direction) พิจารณาเป็นไดโอด 2 ต่อกลับด้านกันซึ่ง ได้กราฟคุณสมบัติทาง I-V ดังรูปที่ 2 สังเกตว่าไดโอดตัวหนึ่งจะต่อแบบ ไบแอสกลับเสมอ



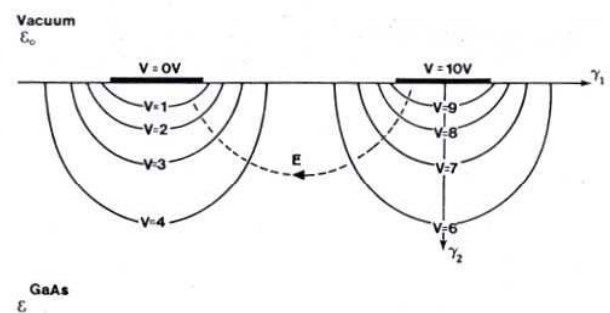
รูปที่ 2 แสดงสมบัติทางกระแส-แรงดันของโฟโตดีเทคเตอร์โครงสร้าง โลหะ-สารกึ่งตัวนำ-โลหะ

การศึกษาคุณสมบัติทาง I-V ของดีเทคเตอร์แบบ MSM จะพิจารณาทั้งใน ส่วนของกระแสมืด (dark current) และในส่วนของกระแสโฟโต (photo current) ในรูปที่ 3 แสดงคุณสมบัติของ MSM ดีเทคเตอร์ภายใต้ค่าความ เข้มแสงค่าต่างๆ ในส่วนของกระแสมืดจะขึ้นอยู่กับกลไก 2 อย่าง อย่างแรก คือการสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลแบบสุ่ม (spontaneous electron-hole pairs) ภายในบริเวณแอคทีฟ (active region) เนื่องจากพลังงานความร้อน (thermal Energy) อีกอย่างหนึ่งเกิดจากพาหะที่สามารถข้ามกำแพงขดตัก ได้ ไดอะแกรมของแถบพลังงานของดีเทคเตอร์แบบ MSM ภายใต้การ ไบแอสแสดงในรูปที่ 4 ประกอบด้วยตำแหน่งระดับเฟอร์มี (Fermi Level; E_F) ของโลหะ แถบวาเลนซ์ (valence band; E_V) และแถบนำ (conduction band; E_C) ของสารกึ่งตัวนำ

เมื่อแสงตกกระทบบนดีเทคเตอร์ เกิดการดูดกลืนแสงที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลภายในบริเวณแอคทีฟ ถ้าระหว่างขั้ว 2 ขั้ว ถูกไบแอส ขั้วหนึ่งเป็นลบ (cathode) อีกขั้วเป็นบวก (anode) คู่อิเล็กตรอน-โฮลจะถูก แยกออกจากกันโดยโฮลจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วลบ ส่วนอิเล็กตรอนจะเคลื่อน ที่ไปยังขั้วบวก (ภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า) ในรูปที่ 4 แสดงเส้น สนามไฟฟ้า (electric field lines) ภายใต้ขั้วโลหะ เมื่อพาหะที่เกิดจากแสง เคลื่อนที่ไปถึงขั้ว เกิดการไหลของกระแสที่วงจรภายนอก กระแสโฟโตนี้ จะเพิ่มตามความเข้มแสงที่ตกกระทบบน



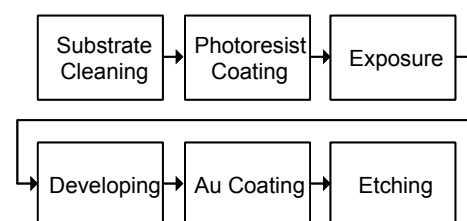
รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมแถบพลังงานของโฟโตดีเทคเตอร์ที่มีกำแพงศักย์ แบบขดตัก



รูปที่ 4 แสดงการเกิดสนามไฟฟ้าภายใต้ขั้วโลหะ

3. การสร้าง

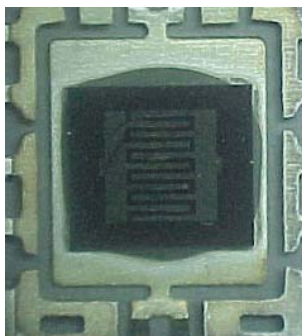
สารกึ่งตัวนำที่ใช้ในการทำโฟโตดีเทคเตอร์เป็นแกลเลียมอาร์เซไนด์ฟอส ฟไนด์ที่ได้จากการปลูกผลึกบนแผ่นรองรับแกลเลียมอาร์เซไนด์ด้วยระบบ MBE กรรมวิธีการสร้างขั้วโลหะบนสารกึ่งตัวนำมีขั้นตอนดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 แสดงกรรมวิธีการสร้างขั้วโลหะ [3]

กรรมวิธีการสร้างขั้วโลหะประกอบด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่น สารกึ่งตัวนำ (substrate cleaning) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการลดจุดบก

พร้อมของรอยต่อระหว่างสารกึ่งตัวนำกับขั้วโลหะหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการสร้างหน้ากากบนแผ่นสารกึ่งตัวนำโดยทำการเคลือบน้ำยาโฟโตริซิส (photoresist coating) บนแผ่นสารกึ่งตัวนำ หมุนแผ่นสารกึ่งตัวนำที่ความเร็ว 3000 รอบต่อนาทีเพื่อให้โฟโตริซิสกระจายอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นทำการฉายแสง (exposure) ตามลักษณะขั้วที่ออกแบบไว้ หลังจากผ่านขั้นตอนการฉายแสงทำการดึงโฟโตริซิสส่วนที่ไม่ต้องการออก (developing) ซึ่งจะได้หน้ากากรูปขั้วโลหะตามที่ออกแบบไว้ หลังจากนั้นทำการปลูกขั้วโลหะทอง (Au coating) โดยใช้วิธีการระเหยสารด้วยความร้อนในสุญญากาศ ความหนาของขั้วโลหะประมาณ 100 นาโนเมตร การปลูกขั้วโลหะให้บางๆ เพื่อให้แสงที่ตกกระทบสามารถผ่านชั้นของขั้วโลหะได้ จากนั้นกำจัดโฟโตริซิสส่วนที่เหลือออก (etching) ซึ่งได้โครงสร้างขั้วโลหะบนสารกึ่งตัวนำมีขนาดความกว้างของขั้วและระยะระหว่างขั้วเท่ากับ 100 ไมครอน ขนาดพื้นที่เท่ากับ 2100×1300 ตารางไมครอน ลักษณะขั้วที่ได้แสดงในรูปที่ 6



รูปที่ 6 แสดงลักษณะขั้วโลหะทองบนสารกึ่งตัวนำ

การหาค่าความจุของโฟโตดีเทคเตอร์แบบ MSM ใช้วิธีการคำนวณแบบ 2 มิติ ที่เรียกว่าคอนฟอร์มอลแมปปิง (conformal mapping) [4,5] เป็นวิธีการประมาณค่าความจุที่เกิดจากเขตปลอดพาหะโดยพิจารณาใน 2 มิติ ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก

$$C = \frac{K(k)}{K(k')} \epsilon_0 (1 + \epsilon_r) \frac{A}{\text{finger period}}$$

เมื่อ A เป็นพื้นที่รับแสง
 ϵ_0 เป็นสภาพยอมในสุญญากาศ (8.854×10^{-14} F/m)
 ϵ_r เป็นค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ (ประมาณ 12 สำหรับแกเลียมอาร์เซไนด์) ระยะคาบของขั้ว (finger period) คือระยะที่มีขั้วและไม่มีขั้วในหนึ่งคู่
 และ K(k) และ K(k') เป็นฟังก์ชันการอินทิกรัลเชิงวงรี (complete elliptic integral of the first kind)

ซึ่งหาได้จาก

$$K(k) \equiv \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{(1 - k^2 \sin^2 \phi)}}$$

เมื่อ

$$k \equiv \tan^2 \frac{\pi}{4} \frac{L}{W + L}$$

และ

$$K(k') \equiv \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{(1 - k'^2 \sin^2 \phi)}}$$

เมื่อ

$$k' \equiv \sqrt{(1 - k^2)}$$

โดย W และ L เป็นความกว้างของขั้วโลหะและระยะระหว่างขั้วโลหะ ตามลำดับ

จากโครงสร้างที่ออกแบบไว้สามารถคำนวณค่าความจุได้ประมาณ 1 พิโกฟารัด

4. การทดลองและการอธิบาย

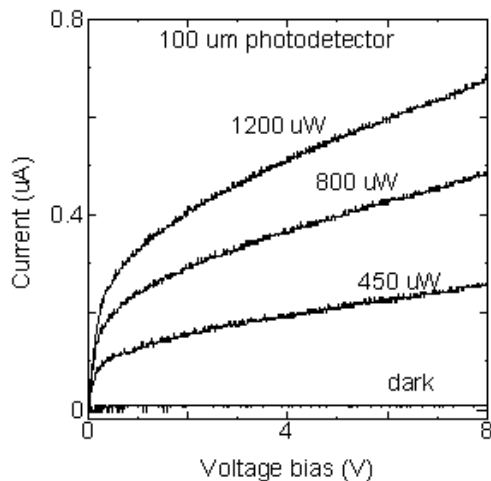
ทำการศึกษาสมบัติทางแสงของโฟโตดีเทคเตอร์โดยจัดระบบดังรูปที่ 7 แสงความยาวคลื่น 632 นาโนเมตรจากฮีเลียมนีออนเลเซอร์ส่งผ่านอุปกรณ์ปรับความเข้มแสงก่อนเข้าโฟโตดีเทคเตอร์ ลอกรีนแอมพลิไฟเออร์ใช้ในการวัดค่ากระแสโฟโตและความคุมแรงดันไบแอสผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์



รูปที่ 7 แสดงระบบการวัดสมบัติกระแส-แรงดัน

จากการทดลองได้กราฟในรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่ากระแสมืด (dark current) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเนื่องจากค่าแรงศักย์ของชอตต์กี และกระแสเพิ่มมากขึ้นตามค่าความเข้มแสงที่ตกกระทบ พิจารณาในแต่ละความเข้มแสงจะพบว่ากระแสเพิ่มขึ้นตามแรงดันไบแอส ซึ่งสอดคล้องกับได้ว่าพาหะที่เกิดจาก

แสงในชั้นแอ่งที่ใช้เวลาในการเคลื่อนที่ไปยังขั้วไม่เท่ากัน กรณีที่แรงดันดันไบแอสน้อยๆ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าไม่แรงพอที่จะทำให้พาหะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในตัวซึ่งพาหะบางส่วนเกิดการรวมตัวกันก่อนที่จะไปถึงขั้ว แต่เมื่อเพิ่มแรงดันไบแอสมากขึ้นเกิดสนามไฟฟ้ามากขึ้นตามทำให้พาหะเคลื่อนที่ไปถึงขั้วก่อนที่จะมีการรวมตัวกัน นั่นคือทำให้เกิดกระแสมากขึ้นตามค่าแรงดันไบแอสซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี



รูปที่ 8 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของกระแสโฟโตที่ความเข้มแสงค่าต่างๆ

สรุป

จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง MSM เป็นโครงสร้างที่ประดิษฐ์ได้ง่าย ค่าความจุที่ได้มีค่าต่ำซึ่งส่งผลทำให้แบนด์วิดธ์สูงขึ้นเหมาะสำหรับการสื่อสารที่ต้องการความเร็วสูง รวมทั้งกระแสมืดที่ได้มีค่าต่ำ โดยโฟโตดีเทกเตอร์แกลเลียมอาร์เซไนด์โฟสไฟด์สามารถนำไปใช้ในงานสื่อสารทางแสงในย่านสีแดงจนถึงอินฟราเรดโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของสารกึ่งตัวนำแต่ละชนิด

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากเนคเทครวมทั้งได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับลิโทกราฟีจากห้องปฏิบัติการออปโตอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์วิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดีในด้านเครื่องมือรวมทั้งอาจารย์นักศึกษาลองปฏิบัติกรวิจัยควอนตัมและสารกึ่งตัวนำทางแสงที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง

[1] Paul R. Berger, "MSM photodiodes", IEEE Potential, April / May 1996.

- [2] Julian B., D. Soole and Hermann Schumacher, "Transit-Time Limited Frequency Response of InGaAs MSM Photodetectors", IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 37, No. 11, November 1990, pp. 2285-2291.
- [3] L.F. Thopson, C.G. Willson, and M.J.Bowden, "Introduction to Microlithography", American Chemical Society, Washington, D.C., 1983, pp. 161-214.
- [4] Sybil P.Parker, "McGraw-Hill Encyclopedia of Physics", Second Edition, McGraw-Hill, Inc., 1993, pp. 212-214.
- [5] Murry R. Spiegel, "Theoretical Mechanics", McGraw-Hill book Company, 1989, pp 106.



อภิชาติ สังข์ทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนพัฒนาอาจารย์จากสถาบันราชภัฏราชชนครินทร์ มีผลงานวิจัยเรื่อง wavelength division multiplexing ตีพิมพ์ในวารสาร IEEE



นิศาพร เกียรติไพศาลโสภณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา พ.ศ. 2533 จบปริญญาโท (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2536 ทำงานในตำแหน่งนักวิจัย 1 งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในช่วง 2537-2544 ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอก (ฟิสิกส์ประยุกต์/optoelectronics) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



จิตติ หนูแก้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 และจบปริญญาเอก สาขา Material Sciences and Engineering จ ากมหาวิทยาลัยนาโกยา พ.ศ. 2541 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวข้องานวิจัยที่สนใจได้แก่ Quantum Well Device, Semiconductor Physics และ Optical Instrumentation.